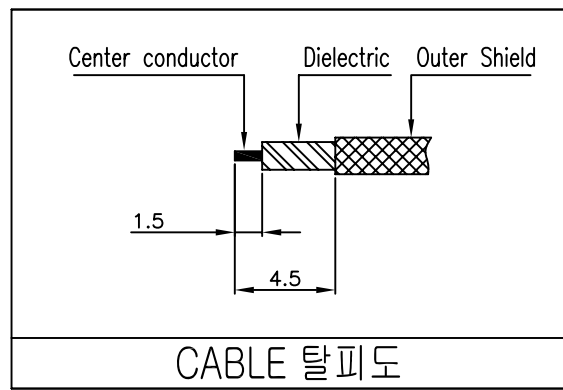
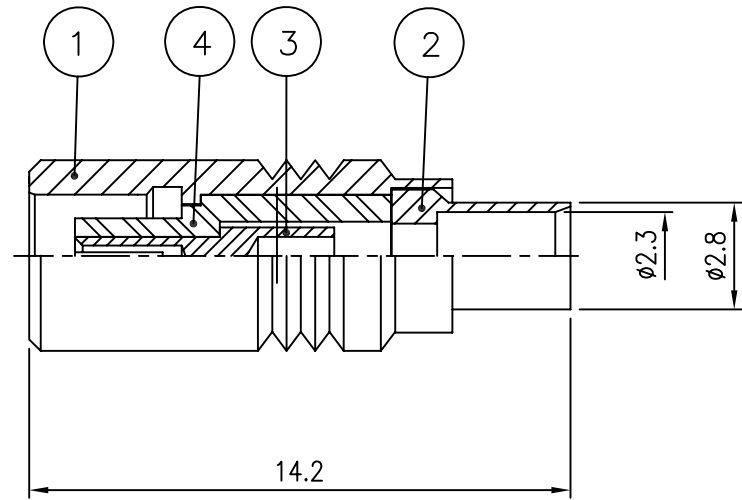


수 정 내 용									
ST	기	관							
ST(기초)									
ST(개선)									



4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00054-N/1 (H1005)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00035-5/1 (E1004)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01319-5/1 (D1048)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01437-5/1 (D1007)

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	1994. 4. 11.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소				
	척도	5/1	단위	mm	중량	

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

A4
도번
CN00024-7/1
K313-215-000

도명
CONNECTOR